

國立中山大學半導體及重點科技研究學院 研究生學位論文及專題技術報告格式規範

112.10.27本校半導體學院112學年度第1學期第3次院所務聯合會通過

113.4.16本校半導體學院112學年度第2學期第2次管理委員會通過

114.2.27本校半導體學院113學年度第2學期第2次院所務聯合會修正通過

114.3.17本校半導體學院113學年度第2學期管理委員會修正通過

115.5.6本校半導體學院114學年度第2學期第1次院所務聯合會修正通過

115.5.12本校半導體學院114學年度第2學期第2次管理委員會修正通過

一、為統一本學院研究生學位論文及專題技術報告格式，並符合學術專業且確保研究品質，特訂定本規範。

二、論文及專題技術報告編印次序規範如下：

1. 封面（含書脊）
2. 書名頁
3. 論文審定書/專題技術報告審定書
4. 論文公開授權書
5. 序言或誌謝（依個人意願自行決定是否撰寫）
6. 中文摘要及關鍵詞 5-7 個
7. 英文摘要及關鍵詞 5-7 個
8. 目錄
9. 圖次
10. 表次
11. 符號說明（依學術領域自行決定是否撰寫）
12. 論文/專題技術報告正文
13. 參考文獻
14. 附錄
15. 自傳/簡歷（依個人意願自行決定是否撰寫）
16. 封底

三、封面（含書脊）：【詳附件1及範例】

1. 封面：包括中、英文校名、系所名稱、學位、論文或專題技術報告題目、

撰寫者姓名、指導教授及畢業年月。

2. 書脊：包括校名、系所名稱、學位、論文或專題技術報告中文題目、撰寫者姓名及畢業之學年度。

四、書名頁：與封面同。

五、論文/專題技術報告審定書：【詳附件2】

1. 碩士班研究生學位論文或專題技術報告考試經考試委員評定成績及格後，須修改內容者，應依考試委員之意見修改論文或專題技術報告。
2. 指導教授必須於「論文審定書」或「專題技術報告審定書」簽章核可後，學生方得繳交論文或專題技術報告。

六、論文公開授權書：

1. 研究生於申請學位考試前，應與指導教授討論學位論文公開時間，採「立即公開」或「延後公開」。
2. 研究生若選擇延後公開，應於進行學位考試前提出申請，並檢附相關資料，於學位考試時由學位考試委員審核確認是否涉及機密、專利事項或依法不得提供。
3. 論文公開時間之簽核：
 - (1) 「立即公開」由研究生及指導教授簽名。
 - (2) 「延後公開」應經所有學位考試委員審核確認後，由研究生、指導教授、所有學位考試委員簽名，及系所主管認定簽章。
4. 簽署後授權書上傳畢業論文提交系統，並裝訂於論文或專題技術報告內。

七、序言或謝辭（依個人意願自行決定是否撰寫）：學生在論文或專題技術報告完成的過程中，獲得他人之啟發與協助，或撰寫論文或專題技術報告後感想，皆可在此項次致謝，內容請簡單扼要，須另頁書寫，以不超過一頁為原則。

八、中英文摘要及關鍵詞5-7個：【詳附件3】

1. 內容應論述重點，包括研究目的、研究方法、程序及結論等。
2. 中英文摘要頁數請各以一頁為原則。
3. 經所同意以英文撰寫論文或專題技術報告者，仍需附中文摘要。

九、目錄：【詳附件4】

包括各章節之標題、參考文獻、附錄及其所在之頁數。

十、圖次：【詳附件5】

包括各章節之圖及其所在之頁數。

十一、表次：【詳附件5】

包括各章節之表及其所在之頁數。

十二、符號說明（依學術領域自行決定是否撰寫）：各章節內所使用之數學及特殊符號，均集中表列說明，以便參閱。

十三、論文及專題技術報告頁面規格：

1. 紙張：除封面、封底外，均採用白色 A4 規格，80 磅之白色模造紙裝訂。
2. 字體：
 - 原則上中文以 12 號楷書（細明體及標楷體為主），字體行距以 1.5 倍行高為主。
 - 原則上英文以 12 號 Times New Roman 字型為主，字體行距以 2 倍行高為主。
3. 邊界留白上 2.54 公分、下 2.54 公分、左右各 3 公分，字體顏色為黑色，文內要加標點，全文不得塗汙刪節，各頁正下方 1.5 公分應置中註明頁碼。
4. 論文及專題技術報告以中文或英文撰寫為原則，為響應環保愛地球以雙面印刷，但頁數為 80 頁以下得以單面印刷（彩色圖片亦可單面印刷）。

十四、論文及專題技術報告頁碼編排原則：

1. 論文或專題技術報告正文前之頁數，以 i ， ii ， iii ... 等小寫羅馬數字連續編頁，置中對齊。
2. 自論文或專題技術報告正文首頁起至「附錄」頁止，以 1，2，3... 等阿拉伯數字連續編頁，置中對齊。

十五、圖表參考文獻：若正文中之圖或表格，擷取自參考文獻，必須於本文該圖

或該表格的位置下方標註資料來源。

十六、參考文獻

1. 引用之中、英文書籍：須包含作者、出版年次、書名、版次、出版地、出版者、頁次等文獻資料。
2. 引用之中、英文期刊：須包含作者、文章名稱、期刊名稱、卷別、期別、出版日期、頁次等文獻資料。
3. 整本論文或專題技術報告參考文獻之格式必須統一。各所請依其學術慣用格式，統一各所論文之引註格式（例如：APA、MLA、Chicago 格式等）；或由各所提供至多五種學術期刊作為該所參考文獻之格式，由學生擇一使用。

十七、封面（底）：論文及碩士專題技術報告均應裝訂成冊。報告封面顏色由學院自訂單一顏色，並通知所屬各所採行。

十八、論文及專題技術報告繳交

1. 學生畢業離校時，應提交完全相同之論文或專題技術報告至少 3 本，圖資處 1 冊（精裝、平裝依圖資處規定）留校陳列典藏、註冊課務組 1 冊（平裝）轉交國家圖書館陳列典藏，系所 1 冊（精裝、平裝依系所規定）留系所參考。
2. 各所可自行規定增加份數或要求英文本。

十九、本格式規範經本學院所院務聯合會議、本學院管理委員會審議通過後實施，修正時亦同。

(上留白2.54公分)

(附件1及範例)



國立中山大學○○研究所
碩(博)士論文或碩士專題技術報告 (字型為18之楷書、1.5倍行高)

Institute of ○○ (字型為16之Times New Roman、1.5倍行高)

National Sun Yat-sen University (字型為16之Times New Roman、1.5倍行高)

Master's Thesis / Master's Special Topics & Technical Reports

(字型為16之Times New Roman、1.5倍行高)

(論文或專題技術報告中文題目) (字型為18之楷書、1.5倍行高)

(論文或專題技術報告英文題目) (字型為16之Times New Roman、1.5倍行高)

研究生：○○○ (撰者中文姓名) (字型為16之楷書、1.5倍行高)

○○○ (撰者英文姓名) (字型為16之Times New Roman、1.5倍行高)

指導教授：○○○ (學位名稱) 或 (職銜) (字型為16之楷書、1.5倍行高)

(DEGREE) 或 (TITLE) ○○○ (字型為16之Times New Roman、1.5倍行高)

○○○ (學位名稱) 或 (職銜) (字型為16之楷書、1.5倍行高)

(DEGREE) 或 (TITLE) ○○○ (字型為16之Times New Roman、1.5倍行高)

中華民國○○○年○月 (字型為16之楷書、1.5倍行高)

(英文月) ○○○○(西元年) (字型為16之Times New Roman、1.5倍行高)

(下留白2.54公分)



國立中山大學先進半導體封測研究所
碩士論文

Institute of Advanced Semiconductor Packaging and Testing
National Sun Yat-sen University
Master's Thesis

運用加速計訊號判斷積體電路測試機之運作狀態

Using Accelerometer Signals to Determine the Operational Status of IC
Test Handlers

研究生：梁○○

○○-○○ Liang

指導教授：陳○○ 博士

Dr.○○-○○ Chen

陳○○ 博士

Dr.○○-○○ Chen

中華民國115年6月

June 2026



國立中山大學先進半導體封測研究所
碩士專題技術報告

Institute of Advanced Semiconductor Packaging and Testing
National Sun Yat-sen University
Master's Special Topics & Technical Reports

運用加速計訊號判斷積體電路測試機之運作狀態

Using Accelerometer Signals to Determine the Operational Status of IC
Test Handlers

研究生：梁○○

○○-○○ Liang

指導教授：陳○○ 博士

Dr.○○-○○ Chen

陳○○ 博士

Dr.○○-○○ Chen

中華民國115年6月

June 2026

國立中山大學研究生學位論文審定書(標楷體18號字)

本校。 。 。 。 。 研究所碩士班(16號字，以下同)

研究生。 。 。 (學號：00000000) 所提論文

。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 中文題目 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
。 。

。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 英文題目 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

於中華民國○○○○年○○月○○日經本委員會審查並舉行口試，
符合碩(博)士學位論文標準。

學位考試委員簽章：

召集人○○○_____

委 員○○○_____ 委 員○○○_____

委 員○○○_____ 委 員○○○_____

指導教授○○○_____

指導教授○○○_____

(鍵入姓名) (簽名)

(附件2)

專題技術報告審定書範例

國立中山大學研究生學位專題技術報告審定書(標楷體18號字)

本校。 。 。 。 。 研究所碩士班(16號字，以下同)

研究生。 。 。 (學號：00000000) 所提專題技術報告

。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 中文題目 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
。 。

。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 英文題目 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
。 。

於中華民國○○○○年○○月○○日經本委員會審查並舉行口試，
符合碩士學位專題技術報告標準。

學位考試委員簽章：

召集人○○○_____

委 員○○○_____ 委 員○○○_____

委 員○○○_____ 委 員○○○_____

指導教授○○○_____

指導教授○○○_____

(鍵入姓名)

(簽名)

(附件4)

目 錄

論文或專題技術報告審定書.....	i
誌謝.....	ii
中文摘要.....	iii
英文摘要.....	iv
目錄.....	v
圖次.....	vi
表次.....	vii
第一章 ○ ○ ○.....	1
第一節或1.1○○○.....	1
第二節或1.2○○○.....	5
第二章 ○ ○ ○.....	18
第一節或2.1○○○.....	18
(以下類推)	
參考文獻.....	100
附錄.....	105

(附件5)

圖次、表次範例

圖次：文內之圖，依應用順序，分章連續編號（第一章之圖以1-1，1-2，1-3...往下編碼；第二章之表以2-1，2-2，2-3...以此類推往下編碼。）並表列成頁。

表次：文內表格，依應用順序，分章連續編號（第一章之表以1-1，1-2，1-3...往下編碼；第二章之表以2-1，2-2，2-3...以此類推往下編碼。）並表列成頁。

範例：

圖 次

圖1-1 組織系統圖.....	8
圖2-1 ××××.....	12
圖2-2 ××××××.....	32

表 次

表1-1 網路學習類別表.....	10
表1-2 ××××.....	12
表3-1 ××××××.....	25